扬杰科技：携手中芯优化产品结构

扬杰科技2月18日晚间公告，公司2月14日与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签订战略合作协议，双方一致同意结盟成为战略合作伙伴，在8寸高端MOS和IGBT的研发生产领域展开深度合作。扬杰科技作为国内功率半导体领先企业，产品结构持续优化，全产业链深度布局谋长远发展。2月19日，扬杰科技盘中最高价35.28元，股价连续两日创近一年新高。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（简称“扬杰科技”）成立于2006年8月2日，2014年1月在深交所创业板挂牌上市（股票代码300373），是集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展。公司连续数年被中国半导体行业协会评为中国半导体功率器件十强企业，是国家火炬计划重点高新技术企业，先后和扬州大学、南京大学、华中科技大学、北京大学、清华大学、浙江大学等十多所高校建立长期的项目开发合作关系。目前，扬杰科技在广州、深圳、厦门、宁波、温州、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津、台湾等地设立12个国内技术服务站，境外分别于韩国、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥、日本等地设立8个国际营销网点。公司1000多名员工秉承着“客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩”的企业价值观，全力践行“全员参与、精细规范、优质高效、客户满意”的质量方针，努力实现让世界信赖中国半导体的企业使命。

凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，其产品已在诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。未来公司将进一步加大改革创新力度，以领先技术开拓市场，以诚信服务赢得客户。通过全体扬杰人的努力实现“十年奋进，铸就百年扬杰”的美好愿景。